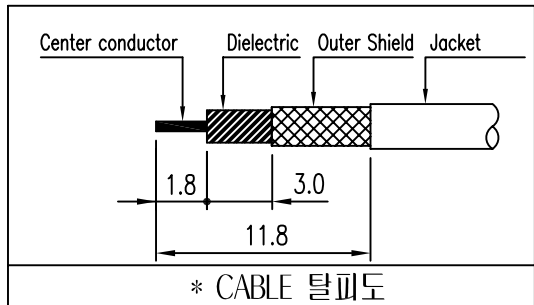
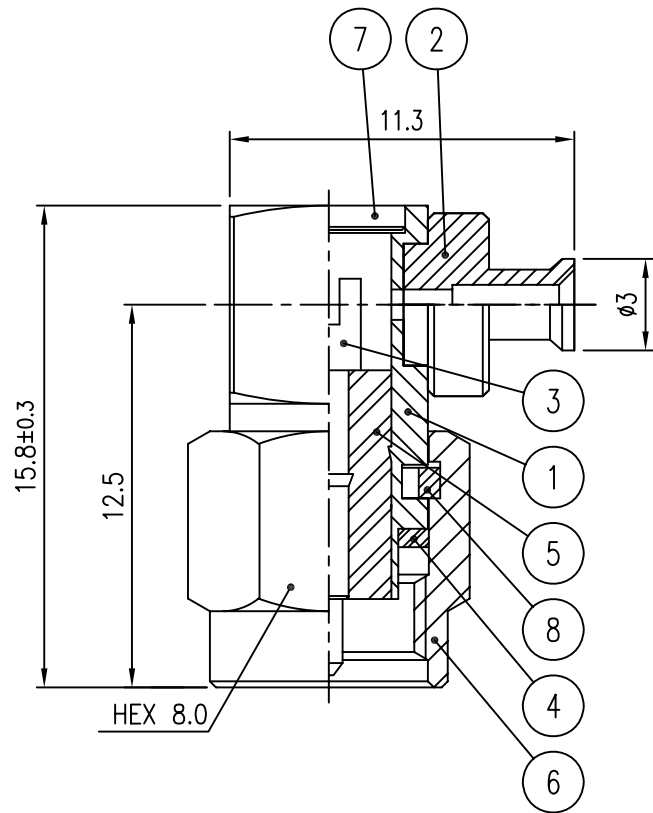


1		2		3		4	
ST						수 정 내 용	
						부 호	내 용
ST(기초)						1	BODY 열처리 변경으로 인한 원제품 CODE 폐기 및 BODY 모따기 수정, 누사비늘 추가
ST(개선)						2	[실면처리No.201606-0001] Cover 돌출 및 비정상적으로 연결되는 현상으로 인한 Cover CODE 변경
							수정자
							승인자
							년 월 일



8	SPRING RING	1	SUS	Nickel Plate	DSR00002-N5/1 (R2001)
7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00026-5/1 DCO00031-15/1 (L2013)
6	CAP	1	SUS		DCU00006-135/1 (K2004)
5	INSULATON	1	TEFLON		DIN00094-N/1 (H2005)
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1 (G2001)
3	PIN	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00298-135/1 (E2323)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01316-1/1 (D2288B)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00058-5/1 DBD00220-1/1 (D2288A)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

년월일	2016. 06. 09.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
승인	I.C.KIM		
감도	H.J.LEE	 SMA50 CABLE PL 47TP(50Ω)	
제도	C.K.KIM		
작성부서	연구 소	A4	
적도	3/1 단위 mm 총량		
도면	CN00118-7/1	K314-147-000	